PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-144954

(43) Date of publication of application: 17.06.1988

(51)Int.CI.

B24B 37/00 B24B 37/04

(21)Application number: 61-292213

. 01 202210

(71)Applicant : SPEEDFAM CO LTD

(22)Date of filing: 08.12.1986

(72)Inventor: MAEDA SEIICHI ARAI HATSUYUKI

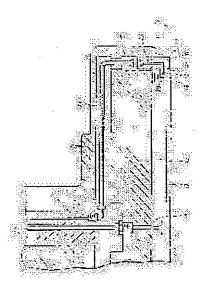
NAGAHASHI ISAO HAKOMORI SHIYUNJI

(54) PLANE POLISHING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To make applied force act on a work back uniformly so as to improve finished flatness by laying pressure fluid, as pressure fluid, between a pressure head and a work, in a plane polishing device such as semiconductor wafer, etc.

CONSTITUTION: A work 12 engaged with the step part 16a of a work holder 16 is absorbed and held by vacuum suction through a suction hole 20 and a tube 24 and pressed against a surface board 10 which rotates and polished. Then, pressure fluid from a tube 27 and a port 14 is supplied and filled up in space 30 between a pressure head 11 and a work 12, pressing the work 12 against the surface board 10 with uniform surface pressure. This work holder 6 is never applied with biased, since so supported as to be free in rocking by the pressure head 11 through a diaphragm 17, and further the sealing effect of a seal member 18 is improved too, and flapping at the peripheral part of the work can be prevented. In this way, the work can be finished into high flatness and there is no fear of dirty and injury attaching to the back of the work.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-144954

@Int Cl.4

識別記号

髊

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)6月17日

B 24 B

B-8308-3C Z-8308-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

€発明の名称 平面研磨装置

> 创特 昭61-292213

昭61(1986)12月8日 ❷出

畝 仓発 明 雪 母発 明 初 億発 明 者 長 魚 神奈川県綾瀬市早川2647 スピードフアム株式会社内 神奈川県綾瀬市早川2647 スピードファム株式会社内 神奈川県綾瀬市早川2647 スピードファム株式会社内

神奈川県綾瀬市早川2647 スピードフアム株式会社内

スピードフアム株式会 ①出 顋

守

東京都大田区西六郷4の30の3

社

弁理士 林 仓代 理 人

外1名 宏

1. 是明の名称

②発 明

平面研究器

押しつけて研磨するようにしたものにおいて、上 記加圧ヘッドとワークとの間に、加圧媒体として 圧力 流体を介在させたことを 特徴 とする 平面 研 段

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ワークの片面研磨に使用される平面 研疫装置に関するものである。

[従来の技術]

従来、平面研磨装置によって半導体ウェハやガ 男も図に示すように、加圧ヘッド! のワーク 取付面にポリウレタンなどのパッド2 を貼り付 け、このパッド2 にワーク3 を密着させる か、あ るいは、上記パッド?を貼り付けることなく、直 接フークを3 加圧ヘッドしのワーク取析面に答答 させて定盤!に押しつけるようにしていた。

しかしながら、このように加圧ヘッド1 でワー ク3 を直接定盤4 に圧接する方法では、加圧ヘッ ドレのワーク取付面及びワーク背面の平面 度が増 度的に均一である必要があり、 それらの 平 面 度 が 無いと、ワーク3 と加圧ヘッド1 との各接点での 面圧が一様でなくなるため、一様な研磨が できな くなり、加工精度に思影響を及ぼすことになる。 このことは、加圧ヘッドしとワーク3 との期にご みなどの異物が介在する場合にも同様である。

まだ、加圧ヘッドしとワーク3 とが接触 してい るため、ワークに汚れや笛が付き易かった。

(発明が解決しようとする問題点]

本発明の課題は、 ワークに汚れや傷を生 じるこ となく、該ワークを一様な面田で定盤に圧 接させ

持開昭63-144954(2)

ることができる平面研磨装置を提供することにあ

[問題点を解決するための手段]

上記認路を解決するため、本発明は、加圧ヘッドによりワークを回転する定盤に押しつけて研磨するようにしたものにおいて、上記加圧ヘッドとワークとの間に、加圧媒体として圧力液体を介在させたことを特徴とするものである。

[作用]

ワークは如圧ヘッドにより圧力洗体を介して定 型に押しつけられ、その加工が行われる。このと き、圧力液体による加圧力が、加圧ヘッドのワー ク取付面及びワーク背面の平面度とは無関係に ワークの背面に均等に作用するため、数ワークの 面圧は一様となり、数ワークは高い平面度に仕上

また、ワークが圧力液体を介して間接的に加圧へっドと接触するため、その汚れや傷が発生しに

上記吸引孔20は、フークホルダ16内の通孔23、加圧ヘッド11内に収納されたチューブ24、ロータリージョイント25を介して真空ポンプ28に接続され、一方上記供給ポート14は、加圧ヘッド11内に収納された別のチューブ27、上記ロータリージョイント25を介して圧力液体類28に接続され、フーク12の加工時や個人時等に、上記吸引孔20を通じてスリット18内のエアが吸引されることによりフーク12が加圧ヘッド11に吸着保持され、また、フーク12の加工時に、加圧ヘッド11とワーク12との間に区面形成される空間30内に供給ポート14か

. () .

〔 実 旋 例 〕

以下、本発明の実施例を図面に基づいて 詳細に 説明する。

第1回において、10は回転目在の定盤、11は放 定盤にワーク12を圧接する加圧ヘッドを示してい

上記定型 10は、 図示しない 駆動能を介し てモータ 等の 駆動 源に 接 検 されて おり、また、 加 圧 ヘッド 11は、 図示しない シリンダに 昇降目在に 取 付けられ、 はシリング の作用 力により、 加圧 彼 体としての圧力 液体を介 して ワーク 12を 定型 10に 押しつけるもので、 具体的には次のように構成されている。

即ち、弟2図及び弟3図に詳細に示すように、上記加圧へっド11の下面には、その中央部にエアや液体などの圧力液体を供給するための供給ポート14が設けられると共に、該供給ポート14を囲む

ら圧力液体が供給充填されることにより、 禁圧力 液体を介してワーク12が定盤10に圧抜されるよう になっている。

上記構成を有する木鬼明の平面 田島と 記に たりっつ 12 は、ワークホルダ 18 の段部 16 4 にま合きされた ワーク 12 は、吸引孔 2.0 を通じて真空ポンプ 2.8 で吸 保 りっクホルグ 16 に吸 着 し に とにより 敲 ワークホルグ 16 に吸 着 し に かられ、 その研 曹加工 が行われる。このとき、 たの 田島 10 には、 体 を加 圧 世 佐 と で が の 正力 定体を加 圧 世 佐 と で が から に は が に 上 が 定型 10 に 圧 接 される。 従って、 ワーク 12 が 定型 10 に 圧 接 される。 従って、 ワーク 12 の で は、 圧 力 流 の 平 面 に は、 に か は ワーク 12 の 面 に は、 正 か は ワーク 12 の 面 に は、 正 か は ワーク 12 の 面 に は に られる に は アーク 12 の 面 に は 上 げ られる こと は ワーク 12 は 高 い 平 面 変 に 仕 上 げ られる こと に なっこ。

特開昭63-144954(3)

しかも、ワークホルダ 16がダイヤフラム 17により 若干の 目由度を持って支持されているため、ワーク 12と加圧ヘッド 11とが正確に平行でない場合でも、それらの誤差がワークホルダ 16の 変位により 恐収され、ワーク 12に傷った 加圧力が作用することがなく、これと上記圧力流体で加圧することとの相乗効果により、ワークが均一な加圧力で定整に圧接されることになる。

また、上記の如く加工中にもエアチャックによりフーク12が吸着されているため、シール部材18によるシール効果が向上し、空間30内の圧力流体の温れが生じないばかりでなく、フーク外周部分のばたつきが防止され、加工特度が向上する。しかも、上記ダイヤフラム17により、加工中には空間30内あるいは調15内への砥柱の侵入が防止される。

さらに、加圧ヘッドしとワーク12の背面とが非接地であるため、缺ワーク12の背面に汚れや傷が

付くことがない。

加工が終了すると、空間30への圧力変体の供給が停止されると共に、ワーク12がワークホルダ16から開放されて取り出される。

上記実施例では、加工中にもエフチャックによりワーク12を吸着させているが、ワークの形状やその運動執験のとりかた毎によっては、加工中にエフチャックしなくても、均一な平面加工精度が

これを第 4 図 a 、 b と 第 5 図 a 、 b と に よって 設 明 すると、 ワーク 12 が、 加工時に加圧 へ ッ ド 11により 第 4 図 a 。 b に 示すよう 女 軌跡 を と る 場合、 談 ワーク 12 位、 定程 10 からオーバー へ ン グ しながら回転し研磨 されるので、 加工中に 談 ワーク 12をエアチャック により 吸着保持する必要 が あるが、 第 5 図 a 、 b に 示すような 軌跡をとる 場合には、 談 ワーク 12位 常に 定盤 10上にあるので、 たの外周郎がはたつくことは なく、 従って、 加工中に

は クーク 12をエアチャックにより 加圧ヘッド 11に 吸着保持させておく必要がない。 〔毎明の効果〕

このように、本発明によれば、加圧へッドと
フークとの間に加圧媒体として圧力液体を介入で
せ、この圧力液体を介してワークを定盤に押して
はるようにしたので、ワークを直接加圧へッド
取付ける場合と違い、該加圧へッドのワーク
取付ける場合と違いに対加圧へッド
かワークの背面に均等に作用させることができる。
平面底に仕上げることができる。

また、加圧ヘッドとワークの背面とが非接触であるため、はワークの背面に汚れや傷が付くおそれがない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の要部断面図、第2 図はその部分拡大断面図、第3図はその下面図、

 3 4 図 a . b は 加 工 時 に おけ る 7 - 7 の 運 動 軌 駅 の と り か た に つい て 示 す 平面 図 及 び 部 分 平 面 図 .

 3 5 図 a . b は 他 の 運 動 軌 駅 の と り か た に つい て 示 す 平面 図 及 び 部 分 平面 図 .

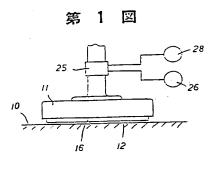
 3 6 図 は 従 呆 例 の 部 分 析 面 図 て み る .

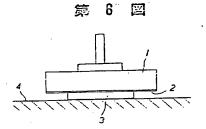
10・・定型. 11・・加圧ヘッド.

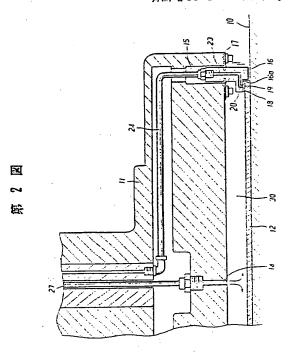
舞 鉾 出 頭 人 ジャンドファム株式会社

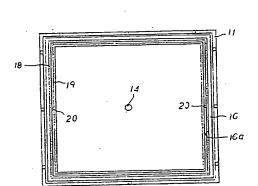
(外1名)

特開昭63-144954(4)



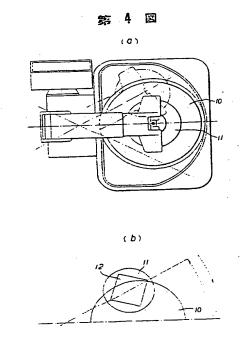






3

図



第 5 図 (a)

(6)

特開昭63-144954 (5)

手統 補正營 (11発)

昭和62年 1月14日

特許庁長官 黑 田 明 雄 殿

1.事件の表示

四和61年特許顯第 292213 号



2. 処明の名称

平面研题 装置

3. 補正をする者

虫件との関係 特許出頭人

住 所 東京都大田区西六郎 4 丁目 3 0 番 3 号

名 称 スピードファム株式会社

代褒取締役 小 原 🔅

4.代理人 〒160 電話(243) 6755

住 所 東京都斯宿区西斯宿1丁目9番12号

第一大正建物ビル

任 名 (7245)弁理士 林

自 発

6.補正の対象

7 16 7 0 05 8

(1) 第2回を別紙の通り補正します



第 2 国

